



*a

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2415 01	6	100

Verpackung: im Tablett
Packaging: in tray
Emballage: en tableau

2415 01
IEEE-1394-Einbaukupplung, 6-polig, stehende Ausführung, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT
Kontakt	CuZn, selektiv vergoldet
Gehäuse	CuZn, verzinkt
3. Mechanische Daten	
Kontakterung mit	IEEE-1394-Steckern 2311, 2316
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

2415 01
IEEE 1394 socket, 6 poles, upright version, for printed circuit boards

1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT
Contact	CuZn, selectively gilded
Shell	CuZn, tinned
3. Mechanical data	
Mating with	IEEE 1394 plugs 2311, 2316
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	30 V AC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

2415 01
Embase femelle IEEE 1394, 6 pôles, version droite, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT
Contact	CuZn, doré sélectivement
Boîtier	CuZn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs mâles IEEE 1394 2311, 2316
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	30 V AC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ